



半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 27 卷 第 10 期 2006 年 10 月

目 次

研究快报

- Fabrication of a Silicon-Based Microprobe for Neural Interface Applications Sui Xiaohong, Zhang Ruoxin, Pei Weihua, Lu Lin, and Chen Hongda (1703)

- A Low-Power High-Frequency CMOS Peak Detector Li Xuechu, Gao Qingyun, and Qin Shicai (1707)

研究论文

- A New Method to Investigate InGaAsP Single-Photon Avalanche Diodes Using a Digital Sampling Oscilloscope Liu Wei, Yang Fuhua, and Wu Meng (1711)
- Polar Quasi-Confining Optical Phonon Modes in Wurtzite Quasi-One-Dimensional GaN/Al_xGa_{1-x}N Quantum Well Wires Zhang Li (1717)
- 2D Threshold-Voltage Model for High-*k* Gate-Dielectric MOSFETs Ji Feng, Xu Jingping, Lai P T, Chen Weibing, and Li Yanping (1725)
- A 162GHz Self-Aligned InP/InGaAs Heterojunction Bipolar Transistor Yu Jinyong, Yan Beiping, Su Shubing, Liu Xunchun, Wang Runmei, Xu Anhuai, Qi Ming, and Liu Xinyu (1732)
- A Novel Clock Feedthrough Frequency Compensation for Fast-Settling of Folded-Cascode OTA Ning Ning, Yu Qi, Wang Xiangzhan, Dai Guanghao, Liu Yuan, and Yang Mohua (1737)
- A Current-Mode DC-DC Buck Converter with High Stability and Fast Dynamic Response Chen Dongpo, He Lenian, and Yan Xiaolang (1742)
- Total Dose Radiation-Hard 0.8μm SOI CMOS Transistors and ASIC Xiao Zhiqiang, Hong Genshen, Zhang Bo, and Liu Zhongli (1750)
- 半导体量子点中强耦合激子的性质 李志新, 肖景林 (1755)
- ZnO 单晶的缺陷及其对材料性质的影响 魏学成, 赵有文, 董志远, 李晋闽 (1759)
- 低温沉积 ZnO 薄膜的压敏特性及其热处理影响 夏姣贞, 陆慧, 王璞, 徐晓峰, 杜明贵 (1763)
- 纳米 6H-SiC 薄膜的等离子体化学气相沉积及其紫外发光 于威, 崔双魁, 路万兵, 王春生, 傅广生 (1767)
- 并五苯的溶解及其薄膜性能表征 张旭辉, 陶春兰, 张福甲, 刘一阳, 张浩力 (1771)
- PZT 薄膜的制备及其与 MEMS 工艺的兼容性 李俊红, 汪承瀛, 黄歆, 徐联 (1776)
- 金属 Cr 阻挡层对柔性不锈钢衬底 Cu(In,Ga)Se₂ 太阳电池性能的影响 张力, 何青, 徐传明, 薛玉明, 王春婧, 施成营, 肖建平, 李长健, 孙云 (1781)
- 利用 ISSG 退火技术实现沉积二氧化硅薄膜平坦化 陶凯, 孙震海, 孙凌, 郭国超 (1785)
- 共振隧穿二极管的压阻特性测试与研究 毛海央, 熊继军, 张文株, 薛晨阳, 桑胜波, 鲍爱达 (1789)
- 金属单向诱导横向晶化激光修饰多晶硅薄膜晶体管 孟志国, 王文, 吴春亚, 李娟, 郭海成, 熊绍珍, 张芳 (1794)
- X 波段 PHEMT 功率单片放大器 张书敬, 杨瑞霞, 武继斌, 杨克武 (1800)
- Ku 波段 20W GaAs 功率 PHEMT 钟世昌, 陈堂胜 (1804)
- 10Gb/s, 0.2μm GaAs PHEMT 跨阻放大器分析与设计 蔡水成, 王志功, 高建军, 朱恩 (1808)
- 一种新型的低导通电阻折叠硅 SOI LDMOS 段宝兴, 张波, 李肇基 (1814)
- 基于漏区边界曲率分析的射频 RESURF LDMOS 耐压与导通电阻优化 池雅庆, 郝跃, 冯辉, 方粮 (1818)
- AlGaN/GaN 异质结构的欧姆接触 杨燕, 王文博, 郝跃 (1823)
- 一种新型半绝缘键合 SOI 结构 谭开洲, 冯建, 刘勇, 徐世六, 杨漠华, 李肇基, 张正璠, 刘玉奎, 何开全 (1828)
- 高散热变 *k* 介质埋层 SOI 高压功率器件 罗小蓉, 李肇基, 张波 (1832)
- 宽带低相位噪声锁相环型频率合成器的 CMOS 实现 陈作添, 吴烜, 唐守龙, 吴建辉 (1838)
- 表面应力测量 SOI 压阻悬臂梁传感器设计与优化 庄志伟, 王喆垚, 刘理天 (1844)
- 基于半导体光放大器的干涉型器件中不协调性的分析 李亚捷, 吴重庆, 王拥军, 李贊, 季江辉 (1851)
- 铒镱共掺磷酸盐玻璃波导放大器及上转换性质 张丹, 刘克, 张大明, 程传辉, 张希珍, 张海明, 潘裕斌 (1857)
- p-GaN/Al_{0.35}Ga_{0.65}N/GaN 应变量子阱肖特基紫外探测器 游达, 许金通, 汤英文, 何政, 徐运华, 龚海梅 (1861)
- 一种基于射频电子标签的超低电压低功耗基带处理器 何艳, 胡建贊, 闵昊 (1866)
- GaAs MMIC 用无源元件的模型 申华军, 陈延湖, 严北平, 杨威, 葛霁, 王显泰, 刘新宇, 吴德馨 (1872)
- 电热微执行器温度分布节点分析模型 黎仁刚, 黄庆安, 李伟华 (1880)